(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-100701 (P2003-100701A)

(43)公開日 平成15年4月4日(2003.4.4)

(51) Int.Cl.7

設別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01L 21/306

H01L 21/306

B 5F043

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願2001-296805(P2001-296805)

(71)出願人 302006854

三菱住友シリコン株式会社

東京都港区芝浦一丁目2番1号

(22)出願日 平

平成13年9月27日(2001.9.27)

(72)発明者 則本 雅史

東京都千代田区大手町1丁目5番1号 三

菱マテリアルシリコン株式会社内

(72)発明者 高石 和成

東京都千代田区大手町1丁目5番1号 三

菱マテリアルシリコン株式会社内

(74)代理人 100085372

弁理士 須田 正義

Fターム(参考) 5F043 AA02 BB02 FF07 GG10

(54) 【発明の名称】 シリコンウェーハのエッチング方法及びこの方法を用いたシリコンウェーハの表裏面差別化方法

(57)【要約】

【課題】 表面を鏡面研磨したウェーハにおいて、良好な平坦度を得、かつ裏面粗さが小さくなるシリコンウェーハのエッチング方法を提供する。

【解決手段】 複数のエッチング槽に酸エッチング液とアルカリエッチング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程に続いて洗浄工程を経た加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッチング液と下ルカリエッチング液とに順次浸漬するシリコンウェーハのエッチング方法の改良である。この特徴ある構成は、酸エッチングの後にアルカリエッチングが行われ、アルカリエッチング液の濃度を8mol/1以上とし、かつ酸エッチングのエッチングレートをシリコンウェーハの表面と裏面を合わせた合計で0.2μm/秒以上とするところにある。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のエッチング槽に酸エッチング液とアルカリエッチング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程に続いて洗浄工程を経た加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッチング液とアルカリエッチング液とに順次浸漬するシリコンウェーハのエッチング方法において、

酸エッチングの後にアルカリエッチングが行われ、 前記アルカリエッチング液の濃度を8mol/l以上と し、かつ酸エッチングのエッチングレートを前記シリコ 10 ンウェーハの表面と裏面を合わせた合計で0.2 μm/ 秒以上とすることを特徴とするシリコンウェーハのエッ チング方法。

【請求項2】 酸エッチング槽の合計取り代をシリコンウェーハの表面と裏面を合わせた合計で $13\sim25\mu$ mとし、アルカリエッチング槽の合計取り代をシリコンウェーハの表面と裏面を合わせた合計で $5\sim13\mu$ mとする請求項1記載のエッチング方法。

【請求項3】 エッチング槽の数を酸エッチング槽の数を1~3槽とし、アルカリエッチング槽の数を1~3槽 20とする請求項1又は2記載のエッチング方法。

【請求項4】 酸エッチング液がフッ酸及び硝酸をそれぞれ合む請求項1ないし3いずれか記載のエッチング方法。

【請求項5】 酸エッチング液が酢酸、硫酸又はリン酸を少なくとも1種更に含む請求項4記載のエッチング方法。

【請求項6】 アルカリエッチング液が水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを含む請求項1ないし3いずれか記載のエッチング方法。

【請求項7】 請求項1ないし6いずれかに記載の方法 によりエッチングされたシリコンウェーハの表面のみを 鏡面研磨して前記ウェーハの表裏面を差別化する方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シリコンウェーハの製造工程において、発生するウェーハ表面の加工変質層をエッチング除去する方法の改善に関する。更に詳しくは、エッチングされたウェーハの表面のみを鏡面研磨してウェーハ表裏面の差別化を行う方法に関するもので40ある。

[0002]

【従来の技術】一般に半導体シリコンウェーハの製造工程は、引上げたシリコン単結晶インゴットから切出し、スライスして得られたウェーハを、面取り、機械研磨(ラッピング)、エッチング、鏡面研磨(ポリッシング)及び洗浄する工程から構成され、高精度の平坦度を有するウェーハとして生産される。これらの工程は目的により、その一部の工程が入替えられたり、複数回繰返されたり、或いは熱処理、研削等他の工程が付加、置換50

されたりして種々の工程が行われる。ブロック切断、外 径研削、スライシング、ラッピング等の機械加工プロセ スを経たシリコンウェーハは表面にダメージ層即ち加工 変質層を有している。加工変質層はデバイス製造プロセ スにおいてスリップ転位等の結晶欠陥を誘発したり、ウェーハの機械的強度を低下させ、また電気的特性に悪影 響を及ぼすので完全に除去しなければならない。

【0004】上記問題点を解決する方法としてアルカリエッチングの後に、酸エッチングを行い、このときのアルカリエッチングの取り代を酸エッチングの取り代より大きくするウェーハの加工方法及びこの方法により加工されたウェーハが提案されている(特開平11-233485)。上記方法により、ラッピング後の平坦度を維持しつつ加工変質層を除去し、平面粗さを改善し、特に局所的なファセットをより浅く、滑らかな凹凸形状を持ち、パーティクルや汚染の発生しにくいエッチング表面を有するウェーハを作製することが可能となる。一方、デバイスプロセスの搬送系でのウェーハ有無の検知はウェーハ裏面により行われているため、表面を鏡面研磨したウェーハ裏面が鏡面状であると、検知困難や誤検知するなどの問題が生じていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記特開平11-233485号公報に示されたウェーハの表面を鏡面研磨したウェーハ(以下、PW; Polished Waferという。)では、デバイスメーカーの所望するような良好な平坦度を有し、かつPWの裏面粗さが小さいウェーハを得られることができない問題があった。

【0006】本発明の目的は、表面を鏡面研磨したウェーハにおいて、良好な平坦度を得、かつ裏面粗さが小さくなるシリコンウェーハのエッチング方法を提供することにある。本発明の別の目的は、ウェーハ両面が高精度の平坦度及び小さい表面粗さを有しかつウェーハの表裏面を目視により識別可能にするシリコンウェーハの表裏面差別化方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項 1 に係る発明は、 複数のエッチング槽に酸エッチング液とアルカリエッチ ング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程に続いて洗浄工 程を経た加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッチング液とアルカリエッチング液とに順次浸漬するシリコンウェーハのエッチング方法の改良である。この特徴ある構成は、酸エッチングの後にアルカリエッチングが行われ、アルカリエッチング液の濃度を8 mol/1以上とし、かつ酸エッチングのエッチングレートをシリコンウェーハの表面と裏面を合わせた合計で $0.2 \mu \text{ m}/$ 秒以上とするところにある。請求項1に係る発明では、酸エッチングの後にアルカリエッチングが行われ、上記条件にアルカリエッチング液の濃度及び酸エッチングのエッチングでのカリエッチング液の濃度及び酸エッチングのエッチングルートを規定してウェーハをアルカリ及び酸エッチング液に順次浸漬してエッチング処理されたウェーハは、ラッピング工程で得られた平坦度を維持するとともに裏面粗さを小さくすることができる。

【0008】請求項7に係る発明は、請求項1ないし6いずれかに記載の方法によりエッチングされたシリコンウェーハの表面のみを鏡面研磨してウェーハの表裏面を差別化する方法である。請求項7に係る発明では、エッチングにより良好な平坦度を得、かつ裏面粗さを小さくしたウェーハ表面のみを鏡面研磨することにより、ウェ 20ーハ両面が高精度の平坦度及び小さい表面粗さを有しかつウェーハ表面がデバイスメーカーの所望する光沢度を有してウェーハの表裏面が目視により識別可能となる。【0009】

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。本発明に係るシリコンウェーハのエッチング方法は、複数のエッチング槽に酸エッチング液とアルカリエッチング液をそれぞれ貯え、ラッピングエ

光沢度
$$G$$
 r (θ) = $\frac{\Psi s}{\Psi s_0} \times 100$

【0013】酸エッチングのエッチング機構は、硝酸等 に含まれる、或いは別の化合物に含まれる酸化種による シリコンの酸化と、フッ酸等、或いは別の還元性化合物 による酸化物の除去から成り立っている。この酸エッチ ングのエッチングレートを制御するために、希釈剤とし て酢酸、硫酸、リン酸、水等が添加される。これら希釈 剤に使用される添加溶液は、酸エッチング液の表面張力 や粘性を変えるという別の効果もあり、その目的によっ て使い分けられる。一般に希釈剤を添加することによ り、酸エッチング液のエッチングレートが低下する。エ ッチングレートの低下とともに、表面の粗さが大きくな る傾向にある。従って、表面粗さの指標であるRaが大 きくなる、光沢度が小さくなるという効果が現れる。ま た、エッチング反応に伴って発生する熱に関し、ウェー ハ面内均一性が向上する等の理由から、エッチングレー トが小さくなるにつれ、平坦度は良くなる傾向を示す。 【0014】酸エッチング槽の合計取り代はシリコンウ ェーハの表面と裏面を合わせた合計が13~25μm、

程に続いて洗浄工程を経た加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッチング液とアルカリエッチング液とに順次浸漬する方法の改良であり、この特徴ある構成は、酸エッチングの後にアルカリエッチングが行われ、アルカリエッチング液の濃度を8mol/l以上とし、かつ酸エッチングのエッチングレートをシリコンウェーハの表面と裏面を合わせた合計で0.2 μm/秒以上とするところにある。

【0010】アルカリエッチング液の濃度が下限値未満であると、ウェーハに形成されるファセットの形状が大きくなる、更に大きさが数ミクロン以下で深さが十から数十ミクロン程度の深いピットが発生する、表面粗さが大きくなる不具合を生じ、後工程で行う化学的機械的研磨の研磨代を大きくする必要がある。アルカリエッチング液の濃度は10mol/l以上が好ましい。酸エッチングのエッチングレートは0.2 \sim 0.8 μ m/秒が好ましい。

【0011】ここで光沢度はJIS規格(JIS Z 8 741)により定義されている。この規格によれば、光沢度は、ある試料面に対し、入射角 θ で入射した光の鏡面反射光束 Ψ sの、屈折率が1. 5 6 7 のガラス表面の同一測定系における鏡面反射光束 Ψ soに対する割合をパーセントで表示した数値として表される。光沢度G r (θ)は下記式(1)に示す式により表すことができ、シリコンウェーハ表面の光沢度を測定する場合の入射角 θ は60°である。

[0012]

【数1】

..... (1)

アルカリエッチング槽の合計取り代はシリコンウェーハの表面と裏面を合わせた合計が $5\sim13~\mu$ mとなるようにウェーハをエッチングする。酸エッチングの合計取り代が下限値未満であると、表面粗さが大きくなってしまう、取り代を正確に制御できない等の不具合を生じ、上限値を越えると、ナノトポグラフィーと呼ばれる数mmオーダーのうねりが大きくなる不具合を生じる。アルカリエッチングの合計取り代が下限値未満であると、光沢度が所望の数値とならず、上限値を越えると、ナノトポグラフィーが発生する不具合を生じる。酸エッチング槽の合計取り代が $13\sim20~\mu$ m、アルカリエッチング槽の合計取り代が $5\sim10~\mu$ mが好ましい。

【0015】本発明のエッチング槽の数は2~6槽である。酸エッチング槽とアルカリエッチング槽との組合せを表1に示す。

[0016]

【表1】

エッチング槽の数	酸エッチング槽とアルカリエッチング槽との組合せ
2 槽	酸ーアルカリ
3槽	酸 - 酸 - アルカリ 酸 - アルカリ - 酸 酸 - アルカリ - アルカリ
4 槽	酸ー酸ーアルカリ 酸ー酸ーアルカリー酸 酸・アルカリーアルカリ でアルカリー酸ーアルカリ でアルカリー酸ーアルカリー酸ーアルカリーアルカリー酸 でアルカリーアルカリーアルカリーアルカリーアルカリーアルカリーアルカリーアルカリー
5 槽	酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸
6 档	酸酸一大小力リーアルカリーアルカリーアルカリーを 酸酸一酸酸 一次ルカリーアルカリーアルカリーアルカリーアルカリーアルカリーアルカリーアルカリーを 一般アアルカリーでリーカリーを でアアルカリーでリーカリルカーを でアアルカリーでアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーを でアアルカリーアルカリーを でアアルカリーアルカリーを でアアルカリーアルカリーを でアアルカリーアルカリーを でアアルカリーアルカリーを でアアルカリーアルカリーを でアアルカリーアルカリーを でアアルカリーアルカリーを

【0017】エッチング槽の数が上限値を越えるとウェーハの表面粗さが悪化する。好ましいエッチング槽の数は2~3槽であり、この場合の最適態様は、酸エッチング槽が1槽、アルカリエッチング槽が2槽以下である。例えば、エッチング槽の数が2槽の場合、酸エッチング槽、アルカリエッチング槽の類にウェーハを浸漬する。また、エッチング槽の数が3槽の場合、酸エッチング槽、アルカリエッチング槽、アルカリエッチング槽にウェーハを浸漬することになる。

【0018】また、酸エッチング工程と酸エッチング工程との間、アルカリエッチング工程とアルカリエッチング工程との間にはリンス槽に浸漬するリンス工程を行ってもよいし、行わなくてもよいが、酸エッチング工程とアルカリエッチング工程との間には、必ずリンス工程を行う。このリンス工程を間に入れることにより、ウェーハに付着した酸が洗い落とされるため、次工程でのアルカリと反応を起こすおそれがなくなる。酸エッチング液はフッ酸及び硝酸をそれぞれ合み、酢酸、硫酸又はリン酸を少なくとも1種更に含むことが好ましい。また、アルカリエッチング液は水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを含む液が用いられる。

【0019】本発明のエッチング方法によりエッチングされたシリコンウェーハの表面のみを鏡面研磨することにより得られたウェーハはウェーハ表面がウェーハ裏面より高い光沢度を有するため、表裏面を識別可能な程度に差別化することができる。

[0020]

【実施例】次に本発明の実施例を比較例とともに詳しく 説明する。

<実施例1>先ずラッピング工程に続いて洗浄工程を経 50

た加工変質層を有するシリコンウェーハを用意した。次 いでフッ酸50wt%、硝酸70wt%、酢酸90wt %及び水を混合してエッチングレートが0.5 μm/秒 となる酸エッチング液を調製した。また、濃度が8.5 mo 1/1の水酸化カリウムを主成分とするアルカリエ ッチング液を調製した。調製した酸エッチング液を1槽 のエッチング槽に貯え、液温を30℃に維持し、同様 に、アルカリエッチング液を1槽のエッチング槽に貯 え、液温を80℃に維持した。次いで、酸エッチング槽 内のエッチング液を撹拌しながら上記ウェーハを浸漬し てウェーハの取り代をシリコンウェーハの表面と裏面を 合わせた合計で15μmを目安にして30秒間浸漬して エッチングを行った。酸エッチングを終えたウェーハを 超純水に浸漬してリンスを行った。次に、アルカリエッ チング槽内のエッチング液を撹拌しながら上記リンスを 終えたウェーハを浸漬してウェーハの取り代をシリコン ウェーハの表面と裏面を合わせた合計で10μmを目安 にして240秒間浸漬してエッチングを行った。アルカ リエッチングを終えたウェーハを超純水に浸漬してリン スした後、乾燥した。

【0021】<実施例2>フッ酸50wt%、硝酸70wt%、酢酸90wt%にして酸のエッチングレートを $0.3\mum$ /秒とした以外は、実施例1と同様にしてウェーハをエッチング処理した。

【0022】 <比較例1>フッ酸50wt%、硝酸70wt%、酢酸90wt%にして酸のエッチングレートを0.1 μm/秒とした以外は、実施例1と同様にしてウェーハをエッチング処理した。

【0023】<比較試験>実施例1,2及び比較例1の エッチング処理を終えたウェーハ裏面の表面粗さ、光沢

度をそれぞれ測定した。表面粗さは光学式の表面粗さ測定器 (chapman製) にて測定し、光沢度は光沢度計(日本電色社製)を用いてJIS規格(JISZ 8741)に基づいて測定し、更に得られた数値を鏡面研磨後の表面光沢度の数値である360%で除した値の百分率

としたものを表面光沢度を100%としたときの裏面光 沢度とした。表2に測定結果をそれぞれ示す。

[0024]

【表2】

			酸エッチンク゚レート (μm/秒)	アルカリエッチング濃度 (mol/l)	表面粗さRa (A)	光沢度(%)
	実施を	ij 1	0.5	8.5	2076	53.3
	n	2	0.3	8. 5	2785	44.6
ĺ	比較例	1	0.1	8. 5	3399	37.8

【0025】表2より明らかなように、酸のエッチングレートが小さい比較例1に対して酸のエッチングレートが大きい実施例1及び2ではエッチング処理を経たウェーハ裏面の粗さRaの数値が小さくなり、更に光沢度が表裏識別可能な範囲となっていることが判る。

[0026]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、複数のエッチング槽に酸エッチング液とアルカリエッチング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程に続いて洗浄工程 20 を経た加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッチング液と下ルカリエッチング液とに順次浸漬するシリコンウェーハのエッチング方法の改良である。酸エッチングの後にアルカリエッチングが行われ、アルカリエッチング液の濃度を8mol/1以上とし、かつ酸エッチン

グのエッチングレートをシリコンウェーハの表面と裏面を合わせた合計で $0.2\mu m$ / 秒以上とするところにある。酸及びアルカリエッチングを上記条件に規定することにより、デバイスメーカーの所望する裏面平坦度、光沢度及び表面粗さが得られる。

【0027】このため、このエッチングにより得られたウェーハの表面のみに後工程である鏡面研磨を施すことにより、ウェーハ表面がウェーハ裏面より光沢度が高くなり、ウェーハ両面が高精度の平坦度及び小さい表面粗さを有し、デバイスプロセスの搬送系でのウェーハ有無の検知における検知困難や誤検知などの問題を生じず、ウェーハの表裏面を目視により識別可能な程度に差別化することができる。